

**ATA DA REUNIÃO**

---

**Data:** 30/08/2013**Início:** 9h30**Término:** 12h30**Local:**

Instituto de Eletrotécnica e Energia – USP  
Av. Prof. Luciano Gualberto, 1.289 – São Paulo – SP  
Fone: (011) 3091-2596

**Coordenador:** Jorge N. Rufca**Secretário:** Clecio Dambiski

---

**1 – PARTICIPANTES****1.1 - Lista de Presença**

Anexo

**1.2 - Ausências Justificadas****2 - ASSUNTOS TRATADOS****2.1 – Programa Interlaboratorial de Fio Incandescente**

Apresentada e discutida a situação atual do programa.  
Previsão de início do programa até 05 de setembro de 2013.

**2.2 – Programa Interlaboratorial de Elevação de Temperatura**

Apresentada e discutida a situação atual do programa.  
Previsão de envio de convites do programa 30 de agosto de 2013.

**2.3 – Programa Interlaboratorial de Dimensional de Tomadas**

Apresentada e discutida a situação atual do programa.  
Previsão de conclusão do programa até 30 de outubro de 2013.

**2.4 – Programa Interlaboratorial de Rigidez Dielétrica**

Apresentada e discutida a situação atual do programa.  
Definido que a umidade relativa não será um requisito, mas deve ser registrada.  
Definido ensaiar o produto com a caixa aberta ou criar aletas de circulação de gases na caixa.  
Previsão de conclusão do programa até 30 de dezembro de 2013.

---

## **2.5 – Sugestões de Novos PIs**

Foram sugeridos novos PIs para discussão em futuras reuniões (Indelebilidade de Marcações).

## **2.6 – Harmonização de Ensaios**

Inclusão do método de ensaio de Indelebilidade de Marcações na agenda de discussões para harmonização de método.

## **2.7 – Validação de atas anteriores**

Validadas pelo grupo as atas das reuniões de 28/06/2013.

## **2.8 – Assuntos Gerais**

Sem itens para inclusão.

## **3 – Assuntos pendentes para próximas reuniões**

### **3.1- Programas Interlaboratoriais**

#### **3.1.1- Programas iniciais**

Apresentação pelos gestores dos PIs em andamento da situação que cada PI se encontra.

#### **3.1.2- Programas para próxima fase**

PIs para próxima fase determinados até o momento (Resistência de Isolamento, Pressão por Ponta Esfera, Tempo de Atuação em Disjuntores, Curto Circuito em Disjuntores, Flamabilidade) e Eletrodomésticos( itens a definir ), Grau de proteção,Ensaio em Reatores, Distância de isolamento, Escoamento e Separação, Grau de proteção,Flamabilidade,Ensaio em Reatores, Distância de isolamento, Escoamento e Separação).

### **3.2- Harmonizações de Ensaios**

Harmonizações de Ensaio a serem discutidas nas próximas reuniões (Fio Incandescente – pontos de aplicação, Curto Circuito-Sobrecarga e Durabilidade do RTQ 243, Durabilidade da NM 60898,Elevação de Temperatura da NM 60884).

## **4 – Próxima Reunião**

- 21 de outubro de 2013.

---